

とうきょうこうしゃ

ひらがなで記入。法人格（かぶ）等は不要。

技術分野

IoT・AI

※1  
次ページ参照

東京公社株式会社

技術=

※2  
次ページ参照

センサ, 制御,  
信号処理, 画像解析

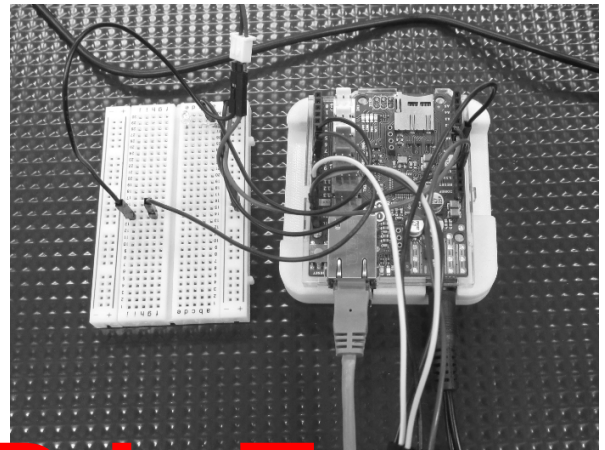
所在地	[本社] 〒196-0033 東京都昭島市東町 3-6-1 [都内所在地] 同上				
資本金	1,500 万円	従業員数	20 名	設立年	2000 年
主要事業	AI を利用したデータ処理・システム開発・プリント基板設計製造				
Web サイト	http://www.technology-tama.jp/				
連絡先 (部署・氏名)	開発グループ チームリーダー 公社 太郎				
TEL	042-500-3901	Eメール	tama-event@tokyo-kosha.or.jp		
得意な技術・製品	AI の活用によるデータ処理・分析				
得意な顧客・市場分野	***業界、***業界				
生産拠点・研究体制	研究所 (***)県(***)市)、工場 (タイ・バンコク)、〇〇大学と共同研究中				
特記事項 (取得資格・認証等)	ISO*****取得 (2005 年)、*****の特許取得、***ビジネスプランコンテスト優勝				

上段に本社（都外も可）、下段に都内事業所をご記入ください。

国内外の生産拠点（工場）、研究所等をご記入ください。

PR 詳細

- \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



SAMPLE

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



- ・ 自社の技術や製品等についての、「特徴」や「優位性」等を「具体的」に記載してください。  
 (例) 難加工材●●●を公差▲▲μmの精度で加工できる  
 ●●●の分野で蓄積した■◆技術をもとに、自社製品を開発した  
 少ないデータで、■■■の故障予兆 AI モデルを作成することができる  
 ●●●を利用した IoT デバイスの受託開発実績がある
- ・ 専門用語には解説をつけてください。
- ・ 全体的な体裁を整える為、公社で微修正を入れることがございます。予めご了承ください。
- ・ 記載いただいた技術アピールシートは外部に公開します(※3)

写真やイラストを用いて、A4用紙1枚で作成してください。

## ※1 「技術分野」はプルダウンの選択肢より お選び下さい

- (1)加工 (2)電気・電子・光学 (3)システム・ソフトウェア  
(4)評価・検査 (5)材料 (6)IoT・AI (7)その他

◆選択していただいた「技術分野」は、以下の2点で活用されます。

- ①大手企業、来場者への配布資料で、技術分野ごとにまとめて掲載
- ②交流会の製品展示会では技術分野ごとに「ゾーン」を作ってブースを配置

## ※2 「技術キーワード」は自社が得意とする技術、製品、 サービス等をご入力ください

◆入力いただいたキーワードの中から、公社が選定してHP やチラシ等に使用する場合がございますので、予めご了承ください。

＜キーワードの例＞

(1) **加工**

難加工材切削、微細精密成形、精密切削・研削・研磨、表面処理  
射出成形、金型、高精密メッキ

(2) **電気・電子・光学**

基板、電源、電気・機構設計、通信、3D映像、静電気処理  
精密モーター、制御、ロボット、センサー

(3) **システム・ソフトウェア**

信号処理、メカトロ・制御組込ソフト、画像処理、通信、測位  
構造解析シミュレーションソフト、音声認識・解析

(4) **評価・検査**

非破壊検査、画像検査、洗浄、データログ、エアリーク

(5) **材料**

セラミックス、複合材、接着材、機能性プラスチック、光学材料

(6) **IoT・AI**

IoT、AI、RPA、データ分析、画像認識、AR・VR・MR

(7) **その他**

## ※3 記載いただいた技術アピールシートは外部に公開 します

◆エントリー時に「技術アピールシートのweb内での掲載」を可にチェックされた場合、公社及び新技術創出交流会のホームページ上で掲載する場合がございますので、予めご了承ください。公開されたくない場合は、掲載を不可としてください。